



RE931

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para 7 SSOP diferentes
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Pitch: 0,65 mm & 0,635 mm
- Puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- Tamaño 61,40 x 81,70 mm

Modulos-No.	Pitch	mil	Pin	Tamaño (mm)
RE931-01	0,650 mm	25,6	14	5,300 (208 mil)
RE931-02	0,650 mm	25,6	16	5,300 (208 mil)
RE931-03	0,650 mm	25,6	20	5,300 (208 mil)
RE931-04	0,650 mm	25,6	24	5,300 (208 mil)
RE931-05	0,650 mm	25,6	28	5,300 (208 mil)
RE931-06	0,635 mm	25,0	48	7,500 (295 mil)
RE931-07	0,635 mm	25,0	56	7,500 (295 mil)